

入札書の封入方法

表

令和5年7月31日開札 「パラフィンブロック作製装置」の入札書在中 入札者の商号（名称）〇〇〇〇〇〇〇〇
--

裏（封筒の貼り合わせ箇所に「~~ㄨ~~」などの封字を記載すること）

